Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 04-294559 (43)Date of publication of application: 19.10.1992

(51)Int.Cl. H01L 21/66

G01R 1/073 G01R 31/26

(21)Application number: 03-105026 (71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

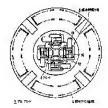
(22)Date of filing: 22.03.1991 (72)Inventor: KOIKE HISASHI

MASUOKA NOBORU

(54) PROBE CARD

(57)Abstract:

PURPOSE: To accurately position a probe and enable formation of many contact terminals by utilizing a screw adjusting means. CONSTITUTION: A flexible wiring means 3 is connected to a crystal probe 2 and a circular printed wiring board 4 having rigidity of multilayer structure is connected to the output side of such flexible wiring means 3. Many contact terminals 4c are formed to this rigid printed wiring board 4 and a test pin is directly pressurized in contact with the contact terminal 4c. Therefore, the contact terminal is given a sufficient rigidity resistive to such pressurizing force. This rigit printed wiring board 4 is provided with a screw adjusting means 5 consisting of 5-axis adjusting members 10, 11, 12, 13 for positioning of the probe 2 by the screw coupling method.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)持許出願公開番号

特開平4-294559

(43)公開日 平成4年(1992)10月19日

審査請求 未請求 請求項の数2(全 7 頁)

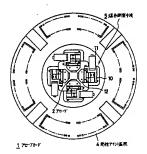
21)出願番号	特爾平3-105026	(71)出願人	000219967 東京エレクトロン株式会社
22)出順日	平成3年(1991)3月22日		東京都新宿区西新宿2丁目3番1号
		(72)発明者	小池 久
			東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 東3
			エレクトロン株式会社内
		(72)発明者	
		1	東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 東京
			エレクトロン株式会社内
		(74)代理人	弁理士 浅井 章弘

(54) 【発明の名称】 プロープカード

(57) 【要約】

【目的】 螺合調整手段を用いることによりプローブ位 置合わせを正確に行なうと共に、多数のコンタクト第子 の形成を可能にする。

【構成】 水晶プロープ2にフレキシブル配換手段3を接続し、このフレキシブル配膜手段3の出力側に多層機の関係を有限機のブリント基板4を接続する。この 剛性プリント基板4に多数のコンタクト端子4 c とはデストピンが 直接押圧接触するので、この特殊が正裁え得るように 分な概任を保持させる。そして、この順性プリント基板4に、上記プロープ2の位置もかせを抵合結合により行なったので、特の関連部析10、11、12、13よりなる线向機単乗5を設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被検査体とこの被検査体の電気的特性を 検査するテスタとの間に接続されるプローブカードにお いて、前記被検査体のパッドに接触されるべく複数に分 割されたプローブと、前記プローブにその入力端が接続 されたフレキシブル性を有すフレキシブル配線手段と、 前記フレキシブル配線手段の出力増にその入力増が接続 されると共に、その出力増が前記テスタのテストピンに 直接接触される剛性を有した剛性配練手段と、前記則性 配線手段に設けられ、前記プローブの位置合わせを耦合 10 **結合により行なうための螺合調整手段とを備えたことを** 特徴とするブローブカード。

【顕求項2】 前記螺合調整手段は、5軸の調整部材を 有していることを特徴とする請求項1記載のプロープカ

[産業上の利用分野] 本発明は、プローブカードに関す

【発明の詳細な説明】

[0001]

の電極パッドを介してチップ内の電気的特性を測定する には、タングステンのプロープ針の後端部をプリント基 板の導体パターンに半田付けしてプローブカードを構成 し、このプロープ針の先端部を半導体ウエハの電優パッ ドに接触させることにより各種の電気的特性を測定する ようになっている。しかし、このプロープ針はブリント 基板上に手作業で固定しているため、その製造が極めて 煩雑で、コストアップとなり、しかも、半導体集積回路 の高密度化、高集積化にともない、100μmピッチ程 度以下にプローブ針を並べるのは構度的に自ずから限界 30 おいて、前記被検査体のパッドに接触されるべく複数に がある。また、チップのパッドは、将来的に更に微細化 する方向にあり、それに対応可能なプローブが益々必要 になってきている。このような微細化に対応する手段と して、水晶板を加工した水晶プローブが提案されてい る。この水晶プローブは、水晶の異方エッチング性 (X:Y:Z=6:1;100)の性質を利用して製造 するブロープであり、改細ピッチの必要とされる意福を 多数同時に形成できる点で有用なプローブとして注目さ れている。そして、この水晶プローブは、通常、フレキ シブルなプリント基板に接続され、その出力端衡を、例 40 えば環状のアルミニウム基板に取付けて、プロープカー ドを構成していた。

[0002]

【発明が解決しようとする課題】上記水品プローブを製 **造するには、水晶板をエッチングすることにより容易に** 達成することができるが、これを【C用のプロープとし て適合させるためには、4つの水晶プロープを【Cの4 辺の各意圏パッドに接触できるように、X、Y、Z、 θ 及び立の各軸を調整して位置合わせをする必要があり、 このため機械的に高精度な位置合わせ作業を行なう作業 50 たので、X、Y、Z、θ及びφの各軸をそらぞれ螺合調

が必要不可欠となっていた。しかしながら、通常、複数 個の部品を使用してⅠ軸を調整する機構を構成すると、 必ず部品を組み合わせる上でのガタが生じ、数μm単位 の微小変位の調整を行なう場合、このガタを補正するた めに機構が大型化してしまう等の改善点がある。また、 フレキシブルなブリント基板の出力端子から直接出力を 取り出す構成にあっては、コンタクト端子を多くとるこ とができず、特に、微細化傾向にともなって【Cのパッ ド数が増加した場合には、これに対応することができな いという改善点を有す。また更に、上記構成においては フレキシブルなプリント基板の出力端子部分の強度を保 証するために、例えば環状のアルミニウム基台により強 度補強を行なわなければならないが、この場合には従来 のタングステン針を設けていたプローブカードとの間の 互換性がなく、従って、ICチップ検査時にはプリント 基板の出力端子とテスタのテストピンとの間に別途イン タフェース部材を介設しなければならず、検査効率及び 操作性が劣るという改善点を有す。本発明は、以上のよ うな問題点に着目し、これを有効に解決すべく創案され 【従来の技術】半導体ウエハ上に形成されたICチップ 20 たものであり、本発明の目的は、素材自体が持つ弾性を 利用して弾性域内においてガタ、パックラッシュ等のな い調整が可能になるようにすると共に、多数のコンタク ト用端子をとることができ且つ、従来のプロープカード との互換性を有すプロー ブカードを提供することにあ **5.**

100031

【課題を解決するための手段】本発明は、上記改善点を 解決するために、被検査体とこの被検査体の電気的特性 を検査するテスタとの間に接続されるプローブカードに 分割されたプローブと、前記プローブにその入力端が接 統されたフレキシブル性 を有すフレキシブル配様手段 と、前記フレキシブル配線手段の出力端にその入力端が 接続されると共に、その出力端が前記テスタのテストピ ンに直接接触される駅性を有した剛性配線手段と、前記 剛性配線手段に設けられ、前記プローブの位置合わせを **試合結合により行なうための域合調整手段とを備えるよ** うにしたものである.

[0004]

【作用】本発明は、以上のように構成されたので、プロ ープは、その針のピッチが拡大変換されてフレキシブル 配線手段に接続され、このフレキシブル配線手段の出力 湖子は環状の剛性配線手段に接続されている。この則性 配領手段は、テストピンの付勢力に対する強度保持機能 と配領機能とを有す例えば多層のプリント回路基板より なり、テスタのテストピンと接触する多数のコンタクト 端子を配列でき、しかも従来のタングステン針を用いた プローブカードとの互換性を有すようにプローブ本体と の接触が共通化されている。また、螺合調整手段を設け 度すると、ガタやバックラッシュ等が生じることなく、 X、Y、 Z 機は高階度に平下移動がなされると共に、例 板反び。輸は高階度に自己施及びる回転がなされて模葉 を電視バッドに一格して接触する。この経済保証を な電視バッドに一格して接触する。この経済保証を は、台座に減数のスリットを形成して細片により結合 し、この細片を支索として定塞を開度するようにしたの で、各種を摂るである。大学を輸でするは、2年を かり、一般では、1年である。 が関連と同等になっているため、移動は本に平行にす なわれ、調整したい未満部に保証金を生じることができ の一プの非群は、高層度に定置合わせをすることができ る。

[0005]

【実施例】以下に、本発明にかかるプローブカードの一 実施例を派付図面に基づいて詳述する。図1及び図2に 示す如く、このプローブカード1は、図示しないICチ ップの多数の電極パッド列に直接接触する、例えば水晶 板よりなるプロープ2と、このプロープ2の出力傾に接 続されたフレキシブル配線手段としての、例えばフレキ 20 シブルプリント基板3と、このプリント基板3の出力側 に接続される削性配練手段としての、例えば則性プリン ト基板 4 と、上記プローブ 2 の位置合わせを媒合結合に より行なうための螺合調整手段5とにより主に構成され ている。そして、このブローブ2が被検査体としての、 例えば【Cチップの電極パッド列と、【Cチップの電気 的特性を検査する図示しないテスタのテストピンとの間 に介設されることになる。上記水磊プローブ2は、ほぼ 矩形状のICチップの各4辺に対応するように複数、例 えば4分割されており、各プローブ2は、水晶板上に通 常の印刷技術、例えばエッチング技術により微細化ピッ チ状に印刷で配線パターンを印刷する。これは水晶板上 に金属膜層をスパッタし、この上に金をメッキすること により形成し、更に、この薄膜をエッチングすることに より電極を形成する。この水晶プローブ2の電極パター ンは、パッドに接触させるためのくし形状の電極針部2 aと、配線部2bと、パット部2cとにより構成されて いる。実施例においては、上記電極針部2 aのピッチ は、例えば50μmに設定されると共に、パット部2c のピッチは、ここに接続されることになるフレキシブル プリント基板 3 の技術上の最小ピッチである、例えば 1 5 0 μ mに設定されており、この水晶プロープ2にピッ チ交換機能を持たせている。

[0006] 各水品プロープ2は、テーバ状台座7のテーパ面7 aに附原。例えばアラリル系附属接着剤により 検着されている。この水品プロープ2は台座7に高層度 に位置後めされた状態で接着する必要がある。更に、本 実施例では4個の台座7を制性プリント基板4の中央関 ロ豚の近柳に高層度に位置状めされた状態で囲着する。 モリエ・上記令水品プロープ2のパット第26と上記附 30

性プリント基板4とは、図3に示す如き前記フレキシブ ルプリント基板3により接続されており、このフレキシ プルプリント基板3を使用することにより、上記水晶プ ロープ2の微細調整移動を可能にしつつ上記水晶プロー ブ2と剛性プリント基版4との間の電気的接続を実現し ている。具体的には、このフレキシブルブリント基板3 は、例えば鯛などよりなる配線パターンの導体を中に挟 んだ3層構造に形成され、その入力増3 a は、水晶プロ ープ2のパット部2Cと同じ、例えば150μmピッチ に設定されており、半田付け或いは金の然圧着により相 互間が接続されている。上記フレキシブルブリント基板 3の配線パターン3 bは、半径方向外方に行くに従って そのピッチは扇状に次第に拡大されており、各配線パタ ーンの出力端3 eは、例えば4列に配列されたコンタク ト六3cの底部に接続されている。そして、このフレキ シブルプリント基板3の周線部には、補強板3dが取付 けられており、剛性プリント基板4への取付け時におけ るスプリングピンに対する剛性を保証している。尚、上 紀スプリングピンコンタクトに代えて半田付けを用いて もよいし、また、上記フレキシブルプリント基板に代え てフレキシブルなワイヤポンディグ等を用いるようにし てもよい。 【0007】そして、上記フレキシブル基板3の出力端 子3eは、図4に示すごとく則性プリント基板4に接続 されている。具体的には、この剛性プリント基板4の全

4

ブを取付けるための正方形の取付孔4aが設けられてい る。そして、この基板4は、例えば網箔やエポキシ樹脂 層により例えば多層構造になされており、多数の出力端 子乃至配線パターンを取り得るように構成されている。 この剛性プリント基板4の内側周線部には、前記フレキ シブルプリント基板3の多数のコンタクト穴3cと対応 する多数のスルーホール4bが入力嫡として設けられて おり、コンタクト穴3cと各対応するスルーホール4b との間に内部が金メッキされたスプリングピン等を介設 することにより、これらの間を電気的に接続しうるよう に構成されている。そして、剛性プリント基板4の周縁 部には、上記各スルーホール46と図示しない配線パタ ーンを介して接続される多数のコンタクト増子4 c が、 例えば斜線で示すグランド娘子4 dを1 つ置きに4列介 40 在させて、5列設けられており、これら嫡子に、図示し ないテスタのテストピンがインタフェース等を何ら介在 させることなく直接接触し得るように構成されている。 すなわち、これら端子4c、4bの配列は、従来のタン グステン針を用いたプローブカードのものと同様な配列 となっており、この従来のプローブカードと互換性を有 すように構成されている。そして、上記剛性プリント基 板 4 には、前記プロープ 2 の位置合わせを螺合結合によ り行なうための螺合調整手段5が設けられている。具体 的には、図5万至図8に示す如くこの螺合調整手段5

体は、環状に形成されると共に、その中心部にはプロー

は、XY軸調整部材10. Z軸調整部材11、Z軸まわ りの⇒軸調整部材12及び、X軸まわりのθ軸調整部材 13の合計5軸の調整部材を有している。そして、4個 の水晶プロープ2を前記テーパ状台座7に接着し、更 に、この台座3に、前記4、8、X、Y及びZ軸の調整 郏材が順次取付けられている。

[0008]まず、6輪調整について図9乃至図12に 基づいて説明すると、下端部に水晶プローブを取付けた 台座 7 の上端中央部には、例えば回転軸よりなる θ 触調 整部材13が取付げられると共に、この回転輪の上側は り軸周葉部材12に取付けられており、上記台座7は回 転輪 1.2 を中心に僅かな角度だけθ軸のまわりを回転し 得るように構成されている。この回転角度の調整は、上 記画転輪13を挟むごとく上記り軸調整部材12に設け た1対の調整ネジ20、21を出没させることにより行 なう、次に、θ軸調整について図13万至図16に基づ いて説明すると、ほぼ台形状に成形された数mm程度の 厚さのθ 軸調整部材13には中央部を例えば1mm程度 残してスリット13a、13bを形成し、この残された 中央部24の素材の弾性により細片25を僅かな角度だ **け回転し得るように構成している。そして、θ 軸溝整部** 材13の一側面より上記残された中央部24を挟むよう に一対の調整ネジ30、31を設け、この調整ネジ3 0、31を出没させることにより上記θ軸調整部材13 を取付けた細片25を中央部24を中心として回動させ てゅ軸を調整しうるように構成されている。次に、X **軸、Y軸調整について図17万至図20に基づいて説明** すると、り軸調整部材12の一部下面にピン35、36 を介してXY軸調整部材10が設けられている。このX Y軸調整部材10には、スリット10aとスリット10 bを形成して細片40、41'を設け、この細片41に は、黄送孔42、43を形成して、各貫通孔42、43 にそれぞれ薄肉部42a乃至42dと薄肉部43a乃至 43 dを形成して各陣内部を支点として平行リンク機構 を構成している。X軸を調整する場合は、細片40の側 面に螺合した調整ネジ45を介して細片41をX軸方向 に移動させると、薄肉部42a乃至42dの平行リンク 機構により水晶プロープ2はX軸に微調整される。

【0009】Y軸を調整する場合には、細片40の他側 面に蝶合した調整ネジ46を介して細片41をY軸方向 に移動させると、篠肉部43a乃至43dの平行リンク 機構によりプローブ2はY軸方向へ微調整される。次 に、2輪調整について図21乃至図23に基づいて説明 すると、2軸調整部11には、スリット11aを形成し て細片48、49を設ける、細片49には貫通孔50を 形成して禪肉部51a乃至51dを設けて平行リンク機 構を構成する。このスリット11aには、ノギスの原理 を応用したネジ部52を回動してテーバカム53を移動 させることにより細片49を下方に押圧移動して水晶プ ロープ2を2方向に鼓頭整させる。この細片49は、上 50 ン針を用いたプロープカードと入出力部分を共通化で

記XY軸調整部材10に固着され、Z軸調整部材1Lは 則性プリント基板 4 側に固着されている。 2 軸調整部材 11はテーパカム53による移動構造になっているの は、調整を行なう場合、マイクロスコープ等による要案 が必要となるため、横方向から調整できるようにしたも のである。なお、上記実施例にあっては、XYZθおよ びり軸の5軸調整であるが、これに限定されず、例え ば、移動3軸及び回転3軸の6軸の調整にすることも可 能である。また、薄肉部の肉厚や板厚方向の厚みを適宜 10 速定することにより、ある程度、任意の弾性を得る機構 を形成することができる。更に、上記実施例にあって は、XYZ8及び⇒軸調整を別個の部品としているが、 全体として一体の一部品として形成することも可能であ ъ.

【0010】次に、上記実施例の作用について説明す る。まず、プロープカードに複数、例えば4つに分割さ れた水晶プローブ2を配設し、これらの水晶プローブ2 間の位置合わせを螺合結合により調整するXYZの及び **※軸の5軸の調整部材10、11、12、13を設けた** 20 からXYZ8およびぃの各軸をそれぞれ螺合調整する と、ガタやパックラッシュ等が生じることなく、平行り ンク機構の作用により各軸は θ 軸及び σ 軸を除いて高精 度に平行移動がなされると共に、み軸およびり軸は高精 度にθ回転およびψ回転がなされて確実に位置決めさ れ、4つに分割された水晶プローブ2の各電極針部2a は、半導体ウエハの全電極パッドに一括して接触するこ とになる。この螺合接合手段は、それぞれ複数にスリッ トを形成して薄肉部により結合し、この薄肉部を支点と して位置を調整するようにしたから、各軸を螺合調整す るとXYZ軸については素材自体がもつ弾性により平行 リンク機構と同等になっているため、移動は常に平行に 行なわれ、調整したい先端部は角度誤差を生じることな く調整されるので、半導体ウエハの電極パッドに接触す る各水晶プロープ2のプローブ湖子群は、高精度に位置 合わせをおこなうことができる。また、本実施例におけ る水晶プロープ2にあっては、電極針部2aの微小ピッ チ、例えば50μmからフレキシブルブリント基板にお いて形成できる最小ピッチ、例えば150μmヘピッチ 変換しているので、フレキシブルブリント基板3の使用 が可能になり、またこのフレキシブルプリント基板3の 使用が可能であることから、水晶プローブ 2 を微調整移 動させる螺合調整手段を取付けることができる。

{0011]また更に、本実施例においては、フレキシ ブルプリント基板3の出力増子に直接テストピンを接触 させるのではなく、このフレキシブルブリント基板3に 更に、例えば8層構造の則性プリント基板4を接続し、 これにテストピンと直接接触するコンタクト端子4cを 設けるようにしたので多数の出力用のコンタクト端子を 敢ることが可能となる。したがって、従来のタングステ き、互換性を有す構造とすることができる。また、上記 関性プリント基度 4は、上記記準規数と同時に教室時に おけるテストピンの付勢力に対する割圧機能をもれて しいるので、別個アルミニウム医等の強度差対は不要とな る。尚、上記の発明は、水晶プローブのみに限定される のではなく、例えば一辺を一体としたプローブユニット にも成用できるのは効能である。

[0012]

TENTERPER

- 【図面の関単な説明】 【図1】 本発明に係るプロープカードの平面図である。
- 【図2】図1に示すプローブカードの新面図である。
 【図3】本発明に使用するフレキシブル配銭手段の平面
- 図である。 【図 4】 本発明に使用する制性配 練手段の平面図であ
- る。 【図 5】 本発明に使用する螺合調 整手段の斜視図であ
- ă.
- 【図 6】 図 5 に示す試合調整手段の右側面図である。 【図 7】 図 5 に示す試合調整手段の正面図である。
- 【図8】図5に示す場合調整手段の平面図である。

- 【図9】 θ 軸調整部材の平面図である。
- 【図10】 θ 輪調整を説明するための説明図である。
- 【図11】 θ 触調整を説明するための説明図である。
- 【図12】図9のリンク等価図である。
- 【図13】 り触調整部材の平面図である。
- 【図14】 が軸調整を説明するための説明図である。 【図15】 が軸調整を説明するための説明図である。
- 【図16】図13のリンク等価図である。
- 【図17】XY輪鎮整部材の平面図である。
- 【図18】 X方向移動を説明するための説明図である。
- 【図19】Y方向移動を説明するための説明図である。
 【図20】図17のリンク等価図である。
- 【図21】 2 軸調整部材の平面図である。
- 【図22】 Y方向移動を説明するための説明図である。
 【図23】 図21のリンク等価図である。
- 【符号の説明】
- 1 プローブカード
- プロープ
 2 直接針部
- 3 フレキシブルプリント基板(フレキシブル配線手段)
- 3 a 入力端
- 3 c コンタクト穴
- 3 W-19
- 4 別性プリント基板(別性配線手段)
- 4 c コンタクト増子
- 5 螺合調整手段 10 XY軸調整部材
- 11 乙輪調整部材
- 12 少輪調整節材
- 13 分輪調整部材

•

[2] 2]

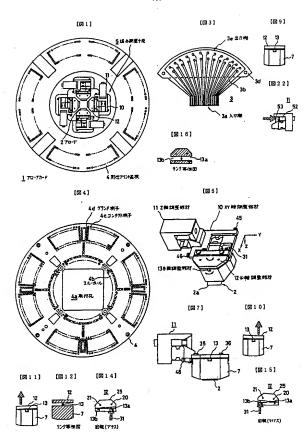
1 TO-1'ボード 5 婦女理要寸模 7 TO-1'ボード 7 MA TO-1'ボード 2 MA TO-1'ボー

(M61



[5313]





-344

